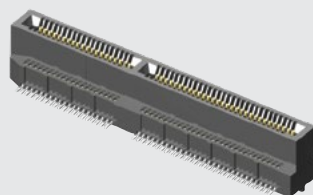
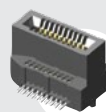


MEC8-110-02-L-DV-A



(0.80 mm) .0315"

MEC8-DV SERIES

VERTICAL MICRO EDGE CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MEC8-DV

Insulator Material:

Black LCP

Contact Material:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over

50 μ " (1.27 μ m) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C

Insertion Depth:

(4.22 mm) .166" to

(5.66 mm) .223"

Current Rating:

1.8 A per pin

(4 adjacent pins powered)

Voltage Rating:

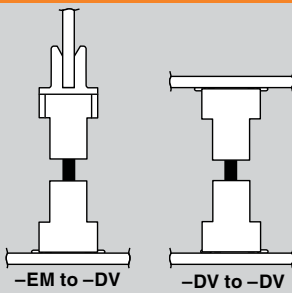
185 VAC

RoHS Compliant:

Yes

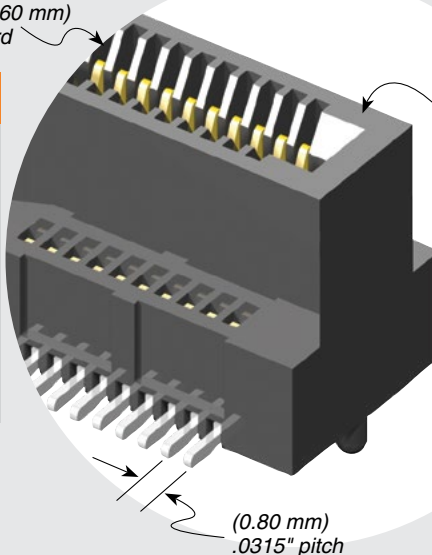
Mates with:
(1.60 mm) .062"
thick card

APPLICATIONS



Mates with (1.60 mm)
.062" thick card

Variety of
lead counts



HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

MEC8-DV

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com
or contact SIG@samtec.com

25
Gbps

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (10-50)

(0.15 mm) .006" max (60-70)*

*(.004" stencil solution

may be available; contact

IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of
recognitions see
www.samtec.com/quality



ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- 1 mm mating card thickness option
- Locking clip (Manual placement required)

MEC8

1

POSITIONS
PER ROW

02

PLATING
OPTION

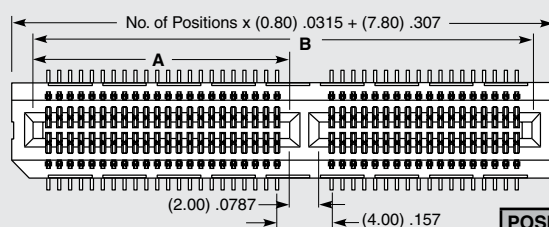
DV

OTHER
OPTION

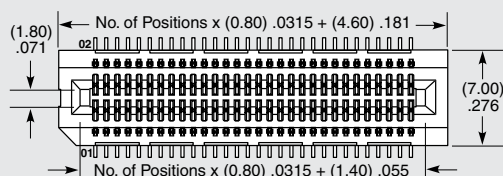
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

-L

= 10 μ " (0.25 μ m) Gold on contact, Matte Tin on tail



40, 50, 60 & 70 POSITIONS



10, 20 & 30 POSITIONS

POSITIONS PER ROW	A	B
40	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071
70	(30.90) 1.217	(60.60) 2.386

-A
= Alignment
Pin

-K
= (5.50 mm)
.217" DIA
Polyimide Pick
& Place Pad

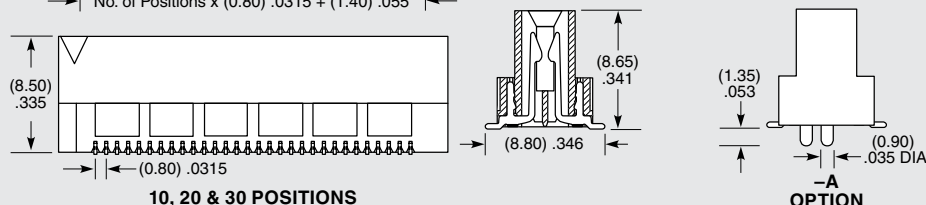
-TR
= Tape & Reel

OTHER SOLUTIONS

- Right-angle
- Edge Mount
- See samtec.com?MEC8-RA
or samtec.com?MEC8-EM

Notes:

While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications. Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9